

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/g-skill-aegis-ddr4-16gb-3200mhz-cl16-f4-3200c16s-16gis-p-196353.html>

## G.SKILL AEGIS DDR4 16GB 3200MHZ CL16 F4-3200C16S-16GIS



Cena	<b>617,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PAMGSKDR40180</b>
Kod producenta	<b>F4-3200C16S-16GIS</b>
Kod EAN	<b>4713294224408</b>
PKWiU	<b>26.11.30.0</b>

### Opis produktu

- **Profil SPD:** Tak
- **Napięcie pamięci:** 1.35 V
- **Obsługa kanałów pamięci:** Jednokanałowy
- **Prędkość zegara pamięci:** 3200 MHz
- **Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja:** 2.0
- **Korekcja ECC:** Nie
- **Intel® Extreme Memory Profile (XMP):** Tak
- **Rodzaj pamięci:** 288-pin DIMM
- **Prędkość SPD:** 2133 MHz
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Typ pamięci buforowej:** Unregistered (unbuffered)
- **Opóźnienie CAS:** 16
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Napięcie SPD:** 1.2 V
- **Opóźnienie SPD:** 38
- **Układ pamięci (moduły x rozmiar):** 1 x 16 GB
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Ostrzeżenia:** Chronić przed skrajnymi temperaturami., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie otwieraj obudowy modułu pamięci.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Profil SPD:** Tak
- **Napięcie pamięci:** 1.35 V
- **Obsługa kanałów pamięci:** Jednokanałowy
- **Prędkość zegara pamięci:** 3200 MHz
- **Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja:** 2.0
- **Korekcja ECC:** Nie
- **Intel® Extreme Memory Profile (XMP):** Tak
- **Rodzaj pamięci:** 288-pin DIMM
- **Prędkość SPD:** 2133 MHz
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Typ pamięci buforowej:** Unregistered (unbuffered)
- **Opóźnienie CAS:** 16
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Napięcie SPD:** 1.2 V
- **Opóźnienie SPD:** 38

- 
- **Układ pamięci (moduły x rozmiar):** 1 x 16 GB

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed skrajnymi temperaturami., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie otwieraj obudowy modułu pamięci.